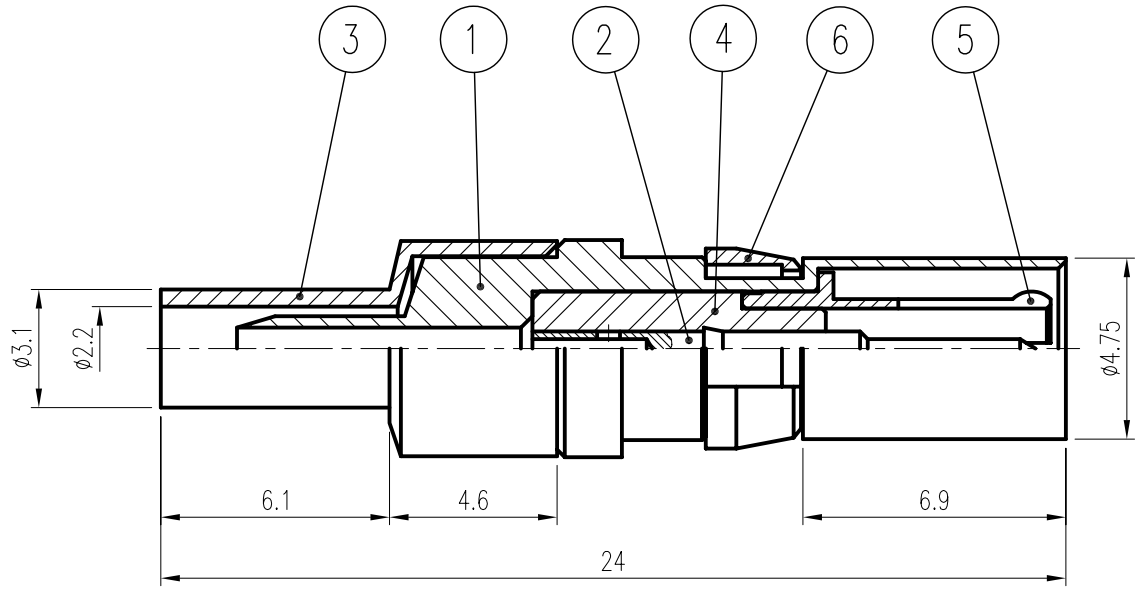
기공 / ST										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일



품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
6	SPRING RING	1	BeCu	Nickel Plate	DSR00031-5/1 (RB001)
5	JACK	1	BeCu	Gold Plate	DJA00066-5/1 (JB003)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00855-N/1 (HB010)
3	FERRULE	1	MBsBD	Gold Plate	DFE00007-5/1 (FB005)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00915-5/1 (EB007)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01143-5/1 (DB010)

대체가능재질

공통공차

소수 각도 분수

재질

열처리

보호피막처리

년월일	2001. 3. 26.
승인	
검도	
제도	
검도	
작성부서	연 구 소
척도	3/1
단위	mm
중량	

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 DIN-PC-178

A4

도번 CN00623-7/1

K387-011-000